**附件一：分论坛及发言议题**

**分论坛1：汽车用氟材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **部分发言题目与专家（排名不分先后）** |
| 1 | **环境友好含氟泡沫灭火剂研究及其应用**——姜标 中国科学院上海有机化学研究所研究员，国际欧亚科学院院士 |
| 2 | **超高阻隔含氟膜材料开发进展**——朱伟伟 浙江省化工研究院副院长 |
| 3 | **含氟润滑材料的发展现状及其在苛刻环境中的应用**——李久盛 中国科学院上海高等研究院研究员  |
| 4 | **超级快充电池电解液的开发与设计** ——毛冲 珠海市赛纬电子材料股份有限公司研究院院长 |
| 5 | **全氟磺酸质子交换膜的应用研究**——杨大伟 苏州科润新材料股份有限公司董事长 |
| 6 | **有机及金属氟化合物制备与储能应用**——张灵志 中科院广州能源研究所研究员  |
| 7 | **锂电池电解液中的含氟材料****——**庄全超 中国矿业大学教授 |
| 8 | **氢燃料电池橡胶解决方案****——**巫文强 四川道弘新材料有限公司研究院副院长 |
| 9 | **改性聚四氟乙烯及其在密封中的应用研究** ——谢苏江 华东理工大学副教授 |
| 10 | **科慕公司工艺创新的Viton（TM）氟橡胶产品**——刘增君博士 科慕化学（上海）有限公司 |
| 11 | **干燥设备在氟材料生产过程中的应用**——查领先 常州市星干干燥设备有限公司总经理 |
|  | **更多专家邀请中** |

**分论坛2：电子信息用氟材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **部分发言题目与专家（排名不分先后）** |
| 1 | **半导体用氟材料研发进展** ——王树华 巨化集团首席科学家 |
| 2 | **高性能氟素覆铜板技术进展**——柴颂刚 生益科技国家电子电路基材工程技术研究中心所长 |
| 3 | **3D打印特氟龙成形技术**——陈继民 北京工业大学教授 |
| 4 | **新型有机氟硅低介电材料**——房强 中国科学院上海有机化学研究所研究员 |
| 5 | **含氟同位素材料的研发与应用** ——周红艳 核工业理化工程研究院稳定同位素技术研发中心主任 |
| 6 | **革新视界：氟萬利梯度哑光技术在高端LED显示屏领域的创新性应用**——郝健 上海大学教授  |
| 7 | **氟化液新材料关键技术在半导体产业中的应用****—**—孙云华 武汉三氟新材料科技有限公司研发总监 |
| 8 | **氟膜材表面改質及在高速基板应用** ——郑煇颖 鹏鼎科技股份有限公司 |
| 9 | **半导体显示用氟溶剂****—**—肖山 天津市长芦化工新材料有限公司副总经理 |
| 10 | **电子化学品项目设计经验分享**——高兆宽 信息产业电子第十一设计研究院科技工程工艺经济室主任 |
| 11 | **先进制程光刻胶含氟单体** ——王毅 南京大学教授  |
| 12 | **高效筛选氟塑料杂质颗粒，提升电子级氟树脂纯净度**——张翔旻 福州西科拉电子科技有限公司销售经理 |

**分论坛3：含氟新药及中间体**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **部分发言题目与专家（排名不分先后）** |
| 1 | **近10年含氟农药及其中间体研发进展**  ——刘长令 中国化工学会农药专业委员会名誉主任委员，教高 |
| 2 | **世界农药产品登记变化趋势及热点产品登记情况**——于春影 中国化工信息中心农药登记项目总监 |
| 3 | **含氟液晶和农药中间体合成技术开发**——任兰会 浙江大学衢州研究院特聘研究员 |
| 4 | **亲电二氟甲基试剂的设计、合成及应用研究** ——刘国凯 深圳大学副教授 |
| 5 | **题目待定**——刘创 中化蓝天集团特化品事业部首席总监  |
| 6 | **全氟烷基乙烯的官能团化及转化反应** ——翁志强 福州大学教授 |
|  | **更多专家邀请中**  |

**分论坛4：医疗健康用氟材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **部分发言题目与专家（排名不分先后）** |
| 1 | **聚四氟乙烯在医疗领域应用展望** ——孟烨桥 山东东岳高分子材料有限公司复合材料总监 |
| 2 | **含氟材料在医药包装领域的应用与研究**——肖咸江 孚远新材料（上海）有限公司技术总监 |
| 3 | **含氟及功能化聚酰亚胺材料在生物医学领域中的应用**——刘峰 南昌大学教授 |
| 4 | **高性能氟塑料在医疗领域的挑战及解决方案**——徐超 欧科林格塑料科技（青岛）有限公司大中华区销售&开发总监 |
|  | **更多专家邀请中**  |

**分论坛5：节能环保用氟材料**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **部分发言题目与专家（排名不分先后）** |
| 1 | **水体氟污染治理关键技术及应用实践** ——张炜铭 南京大学教授 |
| 2 | **含氟聚合物的功能化改性及应用研究**——王忠刚 大连理工大学教授 |
| 3 | **膨体聚四氟乙烯（e-PTFE）防水透气膜材料现状和发展展望**——胡群义 浙江省氟化学工业协会秘书长 |
| 4 | **含氟废水资源化及45℃蒸发技术在氟化工的应用变革**——宋春林 西南大学副教授 |
| 5 | **氟材料废水处理新技术动态及工程实践**——于明军 上海班德环保科技股份有限公司总经理 |
|  | **更多专家邀请中**  |

附件二：

**参 会 回 执 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | 2024（第十一届）氟材料高端应用及相关加工技术研讨会 |
| 企业名称\* | （发票抬头） |
| 税号\* |  |
| 发票类型\* | 电子专票□ 电子普票□ |
| 经营产品 | （限填3种，将录入会议名录展示） |
| 通讯地址\* |  | 邮 编 |  |
| 参会代表 | 姓 名 | 职 务 | 手 机 | 电子邮箱 |
| 详细信息\* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 参会费用\* | 11月25日前汇款 | 11月25日之后和现场缴费 |
| 1-2人 | 2800元/人 | 3200元/人 |
| 3-4人 | 2600元/人 | 3000元/人 |
| 5人以上 | 2400元/人 | 2800元/人 |
|  整 ￥： 元（含会费、餐饮，不含住宿，汇款注明：FMC氟材料会议） |
| 付款方式\* | 户 名：北京氟硅科技发展有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行账 户：0200 2282 0920 0003 018 |
| 会议酒店：广州卡丽皇家金煦酒店，广州市白云区广园中路388号高级单人房360元/天（含早） 间；高级双人房360元/天（含早） 间；填数字0、1或2或3 住宿时间：＿月＿日至＿月＿日 共 天（12月4日报到，5-6日两天会议）（因房间有限，未提前支付会议费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，房费与酒店直接结算，**预留房间截止日期11月30日**) |
| 会务组 | 彭雪丽15827382090 pengxueli@acmi.org.cn李晓庆15201692950 lixiaoqing@acmi.org.cn刘曼琳18502289470 liumanlin@acmi.org.cn曾龙龙18522003596 zenglonglong@acmi.org.cn |
| 提示：\*为必填项。参会单位请把报名表Email至会务组（以上一人即可），以便制作通讯录等资料 |